

证券代码：688110

证券简称：东芯股份

公告编号：2025-020

东芯半导体股份有限公司 关于 2025 年度对外担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人：**东芯半导体(香港)有限公司（以下简称“东芯香港”），为东芯半导体股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。
- 本次担保金额及实际担保余额：**2025 年度，公司拟为东芯香港提供预计合计不超过人民币 30,000.00 万元(或等值外币)的担保额度。实际担保额度以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。截至本公告披露日，公司对东芯香港提供担保余额约为人民币 15,920.76 万元(美元部分已按照相关汇率折算)。
- 本次担保无反担保。**
- 截至本公告披露日，公司无逾期对外担保的情况。**
- 本事项已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会进行审议。**

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，提高资金运营能力，根据公司经营战略及总体发展计划，公司拟于 2025 年为全资子公司东芯香港提供预计合计不超过人民币 30,000.00 万元(或等值外币)的担保额度。以上担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保；担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。实际担保额度、担保期限等内容以最终正式签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。

上述对外担保额度预计的有效期自公司本次董事会审议通过之日起至 2025 年年度董事会审议之日止。

具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	被担保人	预计担保额度
1	东芯半导体(香港)有限公司	30,000.00
合计	/	30,000.00

（二）本次担保事项履行的审议程序

公司于 2025 年 4 月 21 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》。根据公司章程及《对外担保管理办法》的相关要求，本次担保事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

- 1、被担保人名称：东芯半导体(香港)有限公司
- 2、成立日期：2014 年 11 月 26 日
- 3、注册地址：香港金钟夏愨道 16 号远东金融中心 43 楼 08 室
- 4、注册资本：1,035.00 万港币
- 5、经营范围：半导体芯片的销售
- 6、股权结构及与本公司关系：东芯半导体(香港)有限公司为公司的全资子公司，公司持有其 100% 股权。

7、主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2024 年 12 月 31 日/2024 年度
资产总额	27,795.02
负债总额	54,857.94
净资产	-27,062.92
营业收入	27,571.50
净利润	-2,512.19
扣非后净利润	-2,499.77

注：上述财务数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

8、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。

9、东芯半导体(香港)有限公司不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议（过往协议仍在有效期的除外），具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。公司管理层将根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜，同时由相关被授权人签署有关担保合同等各项法律文件。

担保对象为东芯半导体（香港）有限公司，公司持股比例为 100%。

四、担保的原因及必要性

公司为全资子公司东芯香港提供担保事项是为确保公司生产经营工作持续、稳健开展，并结合目前公司及东芯香港业务情况进行的额度预计，符合公司整体生产经营的实际需要，有助于满足公司日常资金使用及业务需求。被担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司于 2025 年 4 月 21 日召开第二届董事会第二十二次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过了《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》。

公司董事会认为：公司为全资子公司东芯香港提供担保事项是为确保公司生产经营工作持续、稳健开展，并结合目前公司及东芯香港业务情况进行的额度预计，被担保对象为公司合并报表范围的全资子公司，公司对被担保公司具有控制权，担保风险可控。综上，董事会同意《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司为全资子公司东芯香港提供的担保余额约为人民币 15,920.76 万元（美元部分按照 2025 年 3 月 31 日中国人民银行外汇交易中心

公布的人民币汇率中间价为 1 美元对人民币 7.1782 元进行折算), 占公司最近一期经审计净资产的比例为 4.96%, 占公司最近一期经审计总资产的比例为 4.51%。截至本公告披露日, 公司不存在逾期担保, 不涉及诉讼担保的情况。

特此公告。

东芯半导体股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日